

TEKLA 整合應用研討會

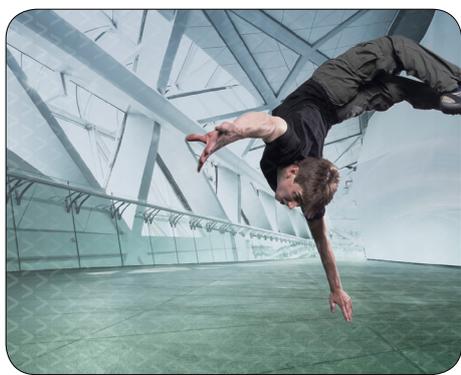
2014

台北 9/23(二)



敬 邀

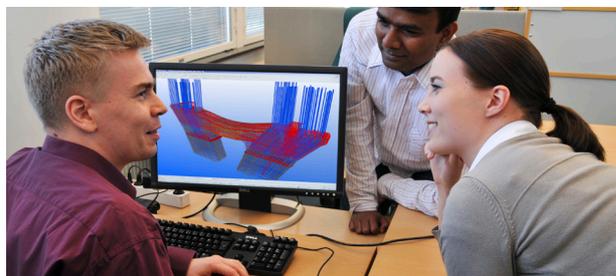
> 絕佳的準確精度 • 開放的整合平台



建築結構細節的模型表現，是台灣建築工程接下來想要深入的焦點，希望藉由精準表達複雜的結構細節，進而減少損耗、提升競爭力。

我們了解，面對龐大的建築結構模型細節，您已在眾多的管道中知道Tekla是您最佳的解決方案，也正在思考如何應用在您的工程上，處理您的模型整合、衝突檢討及溝通協調的工作。它有令人驚訝的效能，能具體實踐您的需求。

掌握您工程 的一舉一動



> 貼近客戶的需求 • 更具競爭力的服務

為了讓台灣的用戶體會更快、更好、更精準的建築結構整合模型，這次，我們特地為您邀請**林同棧工程顧問(股)公司**來為您分享Tekla的導入應用經驗；並邀請到Tekla總部的資深副總裁 **Leif Granholm** 來分享發展策略，相信能讓您對Tekla系統在整合及應用方面有更深刻的印象。

誠摯地邀請您出席參加 **Tekla 2014 整合應用研討會**，來了解在工程界一致認可，領先全球的建築結構整合平台 -- Tekla。



Tekla 2014 整合應用研討會

時間與地點

9月23日 (二) 13:30~17:00 台北國際會議中心 貴賓廳(4F) 台北市信義區信義路五段 1 號

議程內容

13:30 ~14:00	報到	
14:00 ~14:10	Welcome	歐亞電腦 陳泰安 產品經理
14:10 ~14:20	台大的 Tekla 授權認證中心規劃藍圖	台大BIM中心 謝尚賢 主任
14:20 ~15:00	專題演講 Tekla 在全球的應用發展策略	Tekla HQ, Senior Vice President Leif Granholm
15:00 ~15:30	休息時間 (茶歇及交流)	
15:30 ~16:10	專題演講 海外捷運工程之結構3D設計應用	T.Y.Lin 土木部 王宇睿 協理
16:10 ~17:00	像遊戲一樣的建模方式 -- Tekla 實機展示	歐亞電腦 工程部技術團隊
17:00 ~	散會	

報名表

姓名：_____ 部門：_____ 職稱：_____

公司：_____

地址：_____

電話：_____ 傳真：_____ 電子郵件：_____



我要報名參加 Tekla 2014 整合應用研討會

台北場次 9月23日 (二) 請傳真至：02-2731-9492

我不克出席參加

請派員與本人聯絡

請郵寄發表會資料

※ 請將報名表列印並填妥，勾選場次，以傳真傳回指定的傳真號碼完成報名手續。

※ 發表會當天，請攜帶您的報名表及名片簽到入場。

※ 洽詢電話：(02) 8772-2966 #221 蔡小姐。

◎ 報名請回傳本頁資料即可。

會場地圖

《台北場》 時間：2014年 9月23日 星期二 13:30~17:00

地點：台北國際會議中心 貴賓廳(4F)

台北市信義區信義路五段 1 號

